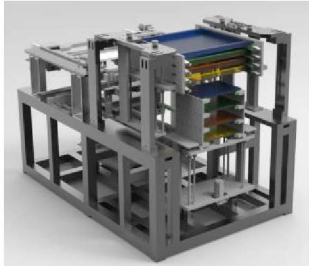


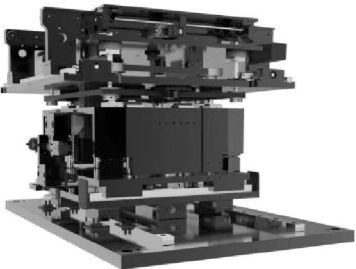
ステンシル自動交換印刷機のご紹介

高剛性フレーム



ステンシル収納機構を具備した高剛性構造設計で高精度印刷を実現

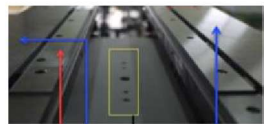
X.Y.θ.Z駆動部



高剛性機構で繰返し高精度位置決と最適版離れ特性の実現

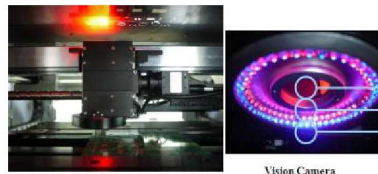


印刷テーブル部



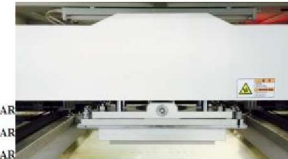
Y.Z方向クランプで均一な印刷の実現

2D検査機能装備



基板とステンシルの整合と印刷結果確認が可能

精密スキージヘッド



エアとモーター制御で均一印刷を実現

ステンシル自動交換印刷機シリーズ主要仕様

	基板寸法	位置決め精度	繰返し印刷精度
US-2000XF4	250×350	±12.5μm@6σ	±25μm@6σ
US-2000XF8	250×350	±12.5μm@6σ	±25μm@6σ

(最小基板寸法=70×70mm ステンシル収納数: XF4=4枚 XF8=8枚)

簡単操作



リモートコントロールソフト内蔵

多様なオプション機能も提供できます